2025年4月30日

# 教育 DX を推進! DID/VC プラットフォームを活用した ハイブリッド型デジタル学生証プロトタイプ版を開発

共同印刷株式会社(本社:東京都文京区、代表取締役社長:大橋輝臣 以下、当社)は、デジタル化によって変化するキャンパスライフに合わせ、IC カードとスマホアプリを組み合わせることにより、リアルとオンラインの両方で高いセキュリティ性を有した認証が可能なハイブリット型デジタル学生証プラットフォームのプロトタイプ版を開発しました。

学校教育のデジタル化が進み、学内手続きや授業がオンラインで行われるようになっています。また、学生は日常生活でもオンラインサービスを多く利用し、学生証の写真を提出して身分証明することが一般的になっていますが、この方法には個人情報の不正利用リスクがあります。さらに、提示を受ける側はデータの改ざんやなりすましを防ぐ手間がかかります。



学生証(IC カード)を使いデジタル学生証を発行

この状況を受け、当社は高セキュアな環境下で利用できるデジタル学 生証を開発しました。

### 【製品の主な特徴】

## ◎学生証アプリと IC カードの併用で利用範囲が拡大

学生証による身分証明機能はそのままに新たにデジタル学生証を導入できます。

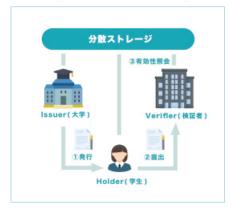
#### ◎DID/VC 技術を使った証明書の検証プラットフォームを実現

国際規格である DID/VC(分散型識別子/検証可能な資格情報)技術により、他者へ提出する証明書の信頼度が高まり、検証者はその有効性を容易に確認できます。

#### ◎IC カードによる高セキュリティな鍵管理

証明書用の鍵情報をオフライン環境で保管することで、ハッキングや不正アクセスのリスクを低減します。

## 〈学生証の提出フロー〉 発行された証明書はどこからでも参照可能



〈IC カードを使った署名フロー〉



デジタル学生証は証明書発行や出席管理システムのオンライン認証に活用できます

今後は、教育業界を対象に概念実証(PoC)を進め、新たな価値を提供する製品のリリースをめざします。

